PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-149521

(43)Date of publication of application: 26.06.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/1333

G02F 1/133

GO2F 1/136

(21)Application number: 01-289218

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

07.11.1989

(72)Inventor: KITAI KENICHI

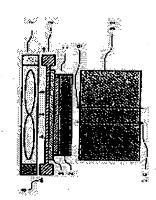
(54) REFLECTION TYPE PROJECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the projector to a smaller size and lighter weight and to obtain a projected image which is higher in grade and is uniform by providing a plate member which is adhered or press—welded to the rear surface of an active matrix substrate and has the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the active matrix and a mechanism for cooling the plate member by the forced air flow of the machine body.

CONSTITUTION: The plate member 5 having the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the semiconductor substrate 3 is press—welded to an LCD 1 having the semiconductor substrate 3 as one substrate. The plate member 5 is formed by forming a heat sink on the side face of a thick film plate consisting of beryllia (BeO), silicon carbide (SiC), copper (Cu), molybdenum (Mo), etc., then thinly cutting the part to be press—welded with the LCD 1 by a milling machine, etc. The forced air flow 8 from an axial fan 7

deprives the plate member 5, which is formed thin in order to reduce the



thermal resistance of the conduction part, of heat and thereafter the air flow absorbs the further larger heat quantity by the large area and velocity of flow in the heat sink part. The small-sized and lightweight reflection type projector having the high luminance and grade is formed in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-149521

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成3年(1991)6月26日"

G 02 F * 1/1333

500

8806-2H 7709-2H 9018-2H

> 審査請求 未謂求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称

反射型投影装置

②特 願 平1-289218

願 平1(1989)11月7日

外2名

北 井 健 一 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

の代 理 人 弁理士 西野 阜嗣

1. 発明の名称

反射型投影装置

2. 特許請求の範囲

((1))液晶スパッチング用トランジスタアレイ を基板上に形成したところのアクティブマトリク ス基板のある液晶パネルを用いた反射型投影装置 において、アクティブマトリクス基板の英面に粘 若または圧着されたアクティブマトリクス基板よ。 り熱伝導率が高い板状部材と、箕板状部材を気体 の強制気流により冷却する機構とを具えたことを 特徴とする反射型投影装置。

2. 発明の詳細な説明・

(イ) 産業上の利用分野

本発明はアクティブマトリクス基板を一方の基 板とする液晶パネル(以下LCD)によって構成 された反射型投影装置に関し、特に小型で高輝度・ な画面を実現しうる反射型投影装置に関する。

(ロ)従来の技術

従来、自然光を利用した直視型しC'Dとして、

単結品シリコン(以下c-Si)上のスイッチン グトランシスタの周辺に凹部を設けて、スイッチ ングトランシスタの誤動作を防止した方式(特公 昭 6 1 - 3 8 4 7 2 号公報) や、スイッチングト ランシスタを他面に形成したc-Siの一方の面 に機械的強度補強のため、保護板を密着させた構 造があった。

しかし、C-Siでは結晶広長できる単結晶の 大きさなどに制限があるため、直視型LICDにか わって拡大顕像が表示できる反射型投影装置が考 え出された。

例えば、輝度の高い内部光源からの光を偏光と - ムスプリッグやダイクロイックミラーで3原色 に分けて 3 枚以上の L'C Dに入射及び反射させ、 投射レンズで画像を表示する反射型投影装置(特 開昭 6 1 - 1 3 8 8 5 号公報) が提案されてい <u>ه</u> .

第7回に従来の反射型投影装置を示す。

第7図において、 (1'R)、 (1G)、 (1 B) は透明なガラス基板(2)と、不透明なこと 強板(4)からなっており、それぞれ赤、緑及び 青原色信号に基ずき、各画業部分毎に偏光面の回、 LCD (1°R、1G、1B)からの3色の反射 転を行うしCDである。..、

光源(34)は高輝度のキセノンランプまたは、 メタルハライドランプから構成されている。

光源 (34) からの光をだ円面鏡 (35) は集 光する。

生光された光は赤外線吸収型の凹レンズ (3) 6)によって平行光に変換される。

平行光は遮光板 (37)の開口 (37a) に よって、一定断面積に制限された後、可視光だけ を通すパンドパスフィルター(38)で発熱源と なる赤外線などを除去されて分光系に入射する。

分光系は偏光ピームスブリッタ (30)と、背 反射ダイクロイックミラー (31)と、赤反射ダ イクロイックミラー(32)と、光路マッチング ガラス (33) とからなっている。

光学系により青色光はそれぞれLCD(1 B)、赤色光はLCD(1R)、緑色光はLCD

少する。

アクティブマトリクス型LCDは温度が高くな ると、集積したFET間のしきい値電圧Vthの 差が大きくなり、スクリーン上の投射画像の均一。 性が失われることがあった。

また、LCDの恰却手段として、液体による放 熱構造を用いた反射型投影装置は投影装置が大き く重くなる傾向があった。

(ハ)発明が解決しようとする課題。

このようにc-Siを用いた反射型投影装置の 高精細化をはかるためにLCDの冷却に注意を払 う必要がでてきた。

そこで、本発明は反射型投影装置を小型径量に 形成し、より高品位で均一な投射画像を得ること を目的とするものである。

(二) 課題を解決するための手段

すなわち、この発明はLCDのc-S!板の裏· 面に粘着または圧着されたc-Siより熱伝導率 が高い板状部材と、熱伝導率の高い板状部材を気 体の強制対流により冷却する冷却機構とから構成

Siょりなる半導体基板(3)と、ガラス製の舗 (1G)に入射し、特定のパターンを持つ画像と して反射される。

> 光はズーム投射レンズ(39)に塩光された後、 スクリーン(40)に投影されて、直視型/LCD に比べて格段に大きな頭像として知覚される。

踵面の高精細化と投射匝面の高輝度化のために 発熱の要因となる光量がc-Si上の半導体素子 1個に対して増大する傾向がある。

発熱を伴う反射型投影装置においては投影装置 の冷却が必要である。

半導体が正常に動作するトランジスタの接合温 皮は120~150℃までであり、第1にはこの 温度以下に冷却する。

シリコン半導体は温度が10℃上昇するごとに 故障の頻度が約2倍になるといわれている。

FETは温度が高くなると、ON、OFF電流 が共に大きくなるが、この内、OFF電流が増大 するとしCDにおいてリーク電流の増加につなが り、スクリーン上の投射画像のコントラストが減

したものである。

(ホ)作用

放熱のしくみは3種類のモード(伝導、対流。 輻射)がある。

投射型表示装置において輻射はあまり期待でき ないので、主に伝導と対流によりLCDは冷却さ ns. The second

伝導部の熱抵抗 R°c'dは(1) 式により求めら ns. 医弗雷氏氏线 医皮肤上皮术

 $R c d = \ell / (\lambda + S) \pi_{1} + \beta + \cdots + \pi_{n} + (1)$ R c d : 液晶 - 板状部材の熱抵抗 [K/W]

4:熟液路の長さ、[m]/ ***)

λ:熱流路の部材の熱伝導率 [W/(K·m)]

S: 熱流路の面積 [m 1] :

LCDを用いた反射型投影装置おいてLCDの 全面を熱伝導率の良い不透明な金属で覆うことは 不可能なので板状部材として薄くて熱伝導率人の 大きな材料を選択して熱抵抗を小さくする必要が、

次に対流部の熱抵抗Rcvは(2)式により求

められる。

 $R c v = 1 / (a \cdot S)$

(2)

R c v: 板状部材-気体の熱抵抗 [K/W]

a: 熱伝達率 [W/(K·m¹)]

S: 気体が板状部材と接する面積 [m*]

熱伝達率 a は自然対流の空気において 6 ~ 3 0 W / (K・m¹)、流速 3 ~ 1 5 m / s の強制対流の空気において 1 0 ~ 2 0 0 W / (K・m²)

遠心ファンや軸流ファンを用いた強制対流の方 が自然対流の方より熱抵抗が小さく優れている。

一方面積は一般にヒートシンクと呼ばれる放熱 器にて大きくすることができる。

したがって本発明は板状部材に従来のc-Si板の補強の他に伝導放熱器として働かせると共に 強制対流を接触させて対流放熱器としても作用させたものである。

(へ)実施例

第1 図は本発明の実施例における反射型投影装置の放熱系を示す概要図である。

ム A ℓ N (特開平1-220462号公報)や窒化アルミニウム表面表面に積層体としてチタン(Ti)、ニッケル(Ni)、金(Au)からなる層を形成したAℓN(特開平1-223737号公報)などを板状部材として用いても良い。

表1に代表的な材料の熱伝導率(入)を示す。

表 1

٤	∵材 〔料, /	c. + S []	B e O	S. i. C. grade
	熱伝導率	1 2 5	2 4 0	2 7 0

Сu	C u - W	ガラス	A &
4 0 0	2 4 0	0.65	236

触流ファン(7)からの強制気流(8)は伝導 部の熱抵抗削減のため再く形成された板状部材 (5)から熱を奪った後、ヒートシンク部で大き (1) は L C D であり、熱伝導率の低いガラス 巷板 (2) と 熱伝導率の比較的高い半導体基板。 (3) からなっている。

半導体基板 (3) 側に半導体基板より熱伝導率の高い板状部材 (5) が付着している。

板状部材 (5) の側面にヒートシンク (6) が 設けられ、軸流ファン (7) からの強制気流にさ らされている。

分光系を含む本発明の反射型投影装置の部分断 面図を第2図に示す。

半導体基板 (3)を一方の基板として持つして D (1)に半導体基板 (3)より熱伝導率が高い 板状部材 (5) が圧着されている。

板状部材(5)はペリリア(BeO)、炭化ケイ素(SiC)、銅(Cu)、銅-タングステン(Cu-W)、アルミニウム(A &)、モリブデン(Mo)などの厚膜板の側面にヒートシンクを 形成した後、LCD(1)が圧着される部分をフライス盤などで薄く切削加工したものである。

他の材料として表面を酸化した窒化アルミニウ

な面積と流速によりさらに多くの熱量を吸収する

LCD(1)のガラス基板から離れて赤反射ダイクロイックミラー(32)が配置されている。 赤反射ダイクロイックミラー(32)からの赤色の入射光(9)はLCD(1)により特定形状の反射光(10)として変換される。

また、第3図に示すように板状部材(5)はヒートシンク(6)と分離して形成しても良い。
HIPなどの焼結方法における簡単な形状への
限定や焼結体の切削加工の制限を考えれば、セラ

限定や焼結体の切削加工の制限を考えれば、セラミック系の板状部材(5)を単純な直方体に広形することは有用である。

セラミック系の板状部材(5)の材料として、 ベリリア (BeO)、 炭化ケイ素 (SiC)、 窒 化アルミニウム (A&N) などがあげられる。

> 第3 図で板状部材 (5) の端部には 2 個または 4 個の金属製のヒートシンク (6) が嵌合されている。

第4回に遠心ファン(11)を利用し、複数の

板状部材(5)と半導体基板(3)を複箔させた 構造の断面図を示す。

複数の板状部材(5)は金風製の容器(12)にロウ材(13)でロウ付けされており、一方、 半導体基板(3)にシリコーン樹脂製の接着材 (14)で接着されている。

金属製の容器の側面にはヒートシンク(6)が 同様に2個または4個嵌合されている。

複数の板状部材(5)で半導体基板(3)と接着することにより、温度変化による板状部材(5)と半導体基板(3)との剥離を抑制することができる。

第5図に本発明のc-Siを用いたLCDの平 面図を示す。

1 晒素に対応する表示電極の模及び艇の外形線の長さと、 1 晒素に対応するゲートライン (15) 及びドレインライン (16) の中心線 (17) の長さとのそれぞれの商が 0.9以上なら、有効晒素の百分率は 81%以上になる。

c - S i 中にドレイン (18)、ソース (1

多結晶シリコンが充填され、ドレイン(18)とソース(19)間にゲート(21)、補助容量(20)上に導電膜(25)が形成されている。

C V D S i O 。 (2 6) がゲート (2 1) 及び 導電膜 (2 5) のある熱酸化 S i O 。 (2 4) 上 に積層されている。

C V D S i O 。 (2.6) においてソース (1 9) 及び導電膜 (2.5) 上にコンタクトホール (2.3) が形成されている。

C V D S i O 。 (2 6)上に A & からなる表示電極が 島状に形成され、コンタクトホール (23)によりソース (*19)及び導竜膜 (25)に接続されている。

反射膜として働く表示電極上にポリイミドの配 向膜 (27) が形成されている。

半導体 碁板 (8) と対向するガラス 基板 (2) 上には一面に ITOからなる透明電極 (28) が 被替され、さらにその上にポリイミドの配向膜 (27) が形成され、前記配向膜 (27) は液晶 (29) に接している。 9)及び補助容型(20)は拡散層として設けられている。

ゲートライン (1 5) 及びゲート (2 1) は不納物をドープした多結晶シリコンで形成され、ソース (1 9) と表示電極 (2 2) はコンタクトホール (2 3) で接続されている。

LCDの断面図を第6図に示す。

板状部材(5)はロウ材(13)または接着材(14)によって半導体基板(3)と結合し、通常の半導体基板(3)の機械強度の補強のためのみならず、放熱材として働く。

第6図において半導体基板 (3) の表面に不純物が導入され、ドレイン (18)、ソース (19)及び補助容量 (20) が形成されている。

熱酸化SiO」(24)が半導体基板(3)上に形成されている。

熟酸化 S i O 。 (24) はソース (19) 上に 穴、ドレイン (18) とソース (19) 関及び補 助容量 (20) 上に凹みが作成されている。

熱酸化 S,iO, (24)の凹みにはドープじた

表示電板 (22) は複数のドレインライン (16) またはゲートライン (15) 間にまたがらない方が望ましい。

なせなら、隣接するラインの信号により表示の コントラストが低下することがあるからである。

第 5 図のようにA & の表示電極でトランシスタが形成された側のドレインライン及びゲートラインを 複い、 有効 國家 率を 8 1 %以上とすることで c - S 1 上のトランシスタのチャネルの 遮光がなされる。

本実施例の構造によれば、電子の移動度μの大きなcーSiを用いているのでアクティブマトリクス基板の周辺部に高速のシフトレジスタ、ラッチ、ドライバからなる駆動回路を形成できるばかりでなく、アクティブマトリクス基板内の顕素の駆動用トランジスタの大きさを小さくすることが可能になるため、有効頭素率の向上が容易にできる。

本発明の実施例においては、c - Siについて述べたが、LCDのアクティブマトリクス装板が

ガラスで形成されたとしても本発明の構成を実現 することができる。

(ト)発明の効果

LCDの真面を板状部材により効率良く冷却できるので、発熱が問題となる反射型投影装置において優れた効果がある。

以上に述べたように本発明によれば、LCDの 補強板に高熱伝導準の材料を用い、強制気流によ り各しCDを冷却したことにより、輝度及び品位 の高い小型軽量の反射型投影装置を作成すること かできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による反射型投影装置のLCDの冷却機構を示す分解見取図。

第2図は本発明の第1の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

第3図は本発明の第2の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

第4図は本発明の第3の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

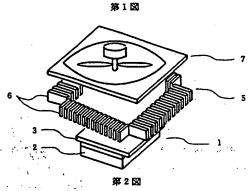
リッタ、 (31) … 宵反射ダイクロイックミラー、 (32) … 赤反射ダイクロイックミラー、 (33) … 光路マッチングガラス、 (34) … 光源、 (35) … だ円面鏡、 (36) … 凹レンズ、 (37) … 遮光板、 (37a) … 閉口、 (38) … パンドパスフィルター、 (39) … ズーム投射レンズ、 (40) … スクリーン。

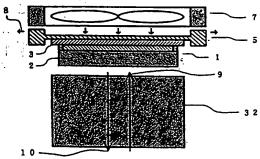
出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名) 第 5 図は本発明の反射型投影装置に用いられる L C D の平面図。

第 6 図は本発明の反射型投影装置に用いられる... LCDの断面図。

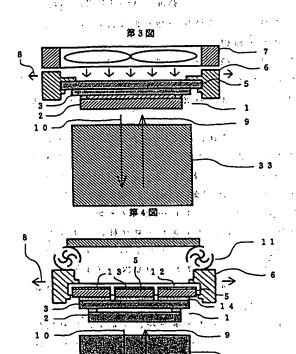
第7回は従来例の反射型投影装置の概要図である。

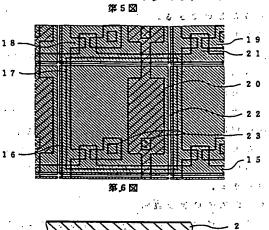
(1) … L C D、(2) … ガラス基板、(3) … 半導体基板、(4) … 補強板、(5) … 板状部材、(6) … ヒートシンク、(7) … 軸流ファン、(8) … 強制気流、(9) … 入射光、(10) … 反射光、(11) … 遠心ファン、(12) … 金属製の容器、(13) … ロウ材、(14) … 接着材、(15) … ゲートライン、(16) … ドレインライン、(17) … 中心線、(18) … ドレイン、(19) … ソース、(20) … 都勝、(110) … が一ト、(22) … 表示を伝、(23) … コンタクトホール、(24) … 熱酸化 SiO。、(25) … 都順、(26) … C V D SiO。、(27) … 配向膜、(28) … 透明電 低、(29) … 被晶、(30) … 偏光ビームスプ

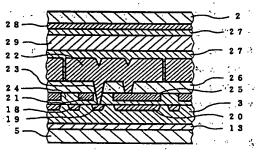


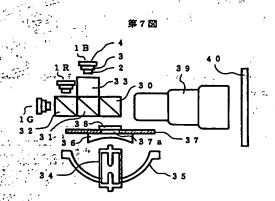


. 特開平3-149521 (6)









【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)7月31日

【公開番号】特開平3-149521

【公開日】平成3年(1991)6月26日

【年通号数】公開特許公報3-1496

【出願番号】特願平1-289218

【国際特許分類第6版】

G02F

[FI]

4 13 EMP 1 1 1

G02F 1/1333

1/136

手続補正否(自発)

平成8年 10 月 29 日

特許庁長官 改

1. 事件の表示

平成1年特許順第289218号

2、相正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (188) 三洋電機株式会社

代表者 高野 泰明

3. 化现人

健 所 健馬緊急樂學大泉町塩田一丁目1番1号

三洋電機株式会社 情報通信事業本部

氏名 (7679) が理士 安 賞 耕 二

連絡先: 電話(03)5684-3268 知的財産部駐在

4. 納正の対象

(1)明柳書の「特許請求の範囲」の欄。 (2)明和書の『発明の評和な説明』の欄。

5. 輸正の内容

(2)4)明和書第2頁第1行を下記の通り補正する。

「 シリコン芸权上のスイッチン」

(2)*)明期智第2頁第5行を下記の通り補正する。

「ランジスタを他面に形成したシリコン基板が一方の面に」 (2)~)明和書第2頁第8行を下記の通り補正する。

「 しかし、シリコン指板では結晶成長できる単結晶の」



(2)=)明知書第4 頁第8 行を下記の辿り抽重する。

「発熱の要因となる光量がシリコン基板上の半導体第千」

(2)+)明柳書第.5 頁第7行を下記の通り補正する。

「熱構造を用いた投影装置は投影装置が大き」

(2)へ)明細書第5頁第10行乃至第13行を下記の通り相正する。

55

「 このように投影装置の高精御化をはかるためにLCDの冷却に注意を払 う必要がでてきた。

そこで、本苑明は投影装置を小型軽量に」

(2)))明細書第5頁第17行乃至第6頁第1行を下記の通り補正する。

52

「 本発明は、液晶スイッチング用トランジスタアレイが形成されたアクテ ィブマトリクス基根を備えた液晶パネルを用いた投影装置において、前記 アクティブマトリクス差板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマト リクス基板より熱伝導率が高い板状的材と、、技板状態材を気体の強制気流

により冷却する機構とを具えたものである。」

(2)1) 叨卸書第7頁第14行を下記の通り補正する。

「 したかって本発明は板状部材に従来の基」 (2)1)明細帯第9 頁第2行を下記の通り相正する。

「化アルミニウム表面に積層体としてチタン」 (2)ょ)明細容第15 東第5行を下記の通り補正する。

53

「きるので、発熱が問題となる投影装置にお」 (2)+)明初書第15頁第10行を下記の通り額正する。

1/1333

1/133 580

1/136 500

1/133 580

500

・ 「の高い小型発量の技影装置を作成すること」

-以 上-

<特許領求の範囲>

「 (1) 液晶スイッチング用トランシスタアレイ<u>が形成された</u>アクティブ マトリクス基板<u>を備えた</u>液晶パネルを用いた<u>技能装置</u>において、

<u>前が</u>アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマトリクス基板より熱伝導率が高い板状部材と、数板状部材を気体の競闘気流により 冷却する機構とを見えたことを特徴とする<u>投影装置</u>。」

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Полит

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.